07;08;09 Влияние саморазогрева на модуляционные характеристики микродискового лазера

© А.Е. Жуков¹, Э.И. Моисеев^{1,2}, А.М. Надточий^{1,2}, Н.В. Крыжановская¹, М.М. Кулагина³, С.А. Минтаиров³, Н.А. Калюжный³, Ф.И. Зубов², М.В. Максимов²

 ¹ Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", Санкт-Петербург, Россия
 ² Санкт-Петербургский национальный исследовательский Академический университет им. Ж.И. Алфёрова РАН, Санкт-Петербург, Россия
 ³ Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия E-mail: zhukale@gmail.com

Поступило в Редакцию 2 марта 2020 г. В окончательной редакции 2 марта 2020 г. Принято к публикации 3 марта 2020 г.

Экспериментально исследовано быстродействие микродисковых лазеров с квантовыми точками, работающих при комнатной температуре без термостабилизации, а также выполнен расчет наибольшей полосы модуляции микродисков различного диаметра. Показано, что учет эффекта саморазогрева микролазера при больших токах смещения, проявляющегося в уменьшении предельного быстродействия и увеличении тока, при котором достигается максимальная полоса модуляции, позволяет хорошо описать экспериментальные данные. Наибольшее влияние саморазогрев оказывает на микролазеры малого диаметра (менее 20 µm).

Ключевые слова: высокочастотная модуляция, микролазер, полупроводниковый лазер, квантовые точки.

DOI: 10.21883/PJTF.2020.11.49488.18271

В последние годы значительное внимание уделяется микролазерам на основе микродисковых и микрокольцевых резонаторов с активной областью на основе квантовых точек, что обусловлено возможностью достижения малых размеров прибора (вплоть до 1 µm при оптической накачке и менее 10 µm при инжекционной накачке [1]) и низких пороговых токов (250 A/cm² при комнатной температуре [2]) в сочетании с простотой изготовления таких микролазеров. Для их создания нет необходимости применять распределенные брэгговские отражатели, токовые апертуры, многоэтапную литографию, а используемые эпитаксиальные гетероструктуры аналогичны применяемым при изготовлении полосковых лазеров. Одним из основных предполагаемых приложений микродисковых лазеров является оптическая передача данных на сверхкороткие расстояния, в предельном случае внутри оптоэлектронной интегральной схемы, в том числе на основе кремния. В связи с этим одной из наиболее важных приборных характеристик микродискового лазера является полоса модуляции $f_{3 dB}$, определяемая как частота, при которой эффективность прямой модуляции спадает относительно ее низкочастотного значения на 3 dB.

Ограничение частоты модуляции может быть обусловлено множеством факторов [3], одним из которых является увеличение температуры прибора при протекании электрического тока большой плотности. Явление саморазогрева наиболее характерно для лазеров с малой площадью протекания тока и в связи с этим активно исследовалось применительно к поверхностно-излучающим лазерам с вертикальным резонатором [4,5]. В то же время влияние саморазогрева на высокочастотные характеристики микродисковых лазеров [6,7] ранее, насколько нам известно, не изучалось. В настоящей работе с помощью сравнения экспериментальных данных и результатов численного моделирования исследуется относительный вклад саморазогрева в ограничение предельной частоты модуляции инжекционных микродисковых лазеров с квантовыми точками, работающих при комнатной температуре без принудительного охлаждения.

Приведенные в настоящей работе экспериментальные значения полосы модуляции $f_{3\,dB}$ определялись на основе малосигнальной амплитудно-частотной характеристики A(f), измеряемой в диапазоне $0.1-20\,\text{GHz}$ при различных токах смещения. Мы анализируем результаты, полученные при исследовании микролазеров с квантовыми точками (In,Ga)As высокой плотности [8]. Микролазеры формировались при глубоком травлении эпитаксиальной гетероструктуры с последующим изготовлением электрических контактов к подложке и верху цилиндрической мезы. Такие микролазеры продемонстрировали на данный момент наибольшие значения полосы модуляции более 6 GHz [9], что позволило реализовать с их помощью оптическую передачу данных со скоростью 10 Gb/s [10].

Использованные в расчетах параметры микролазеров приведены в таблице. Пороговый ток исследуемых микродисковых лазеров характеризуется двухкомпонентной зависимостью от диаметра микролазера: слагаемое, пропорциональное площади прибора, может быть сопоставлено с рекомбинацией в объеме активной области, а слагаемое, пропорциональное периметру, с поверхностной рекомбинацией на боковых стенках.

	Π	араметры	микродисковых	лазеров,	использованные	при	расчетах
--	---	----------	---------------	----------	----------------	-----	----------

		-
Параметр	Значение	Лит. ссылка
Диаметр микродиска d	$10-30\mu{ m m}$	
Напряжение открывания диода U ₀	1.446 V	[9]
Удельное электрическое сопротивление ρ_S	$1 \cdot 10^{-4} \Omega \cdot cm^2$	[11]
Удельное тепловое сопротивление ρ_T	$2.8 \cdot 10^{-3} \mathrm{cm}^2 \cdot \mathrm{K/W}$	[12]
Удельный пороговый ток:		
компонента рекомбинации в объеме J_2	$630 \mathrm{A/cm^2}$	[0]
компонента поверхностной рекомбинации J_1	0.75 A/cm	[9]
Характеристическая температура То	90 K	[12]
К-фактор	0.8 ns	[13]
Смещение коэффициента затухания релаксационных колебаний γ_0	$1.2\mathrm{ns} + 40\mathrm{GHz}\cdot\mu\mathrm{m}/d$	[13]
Коэффициент эффективности модуляции MCEF	$40 (\mathrm{GHz/mA^{0.5}}) \cdot \mu\mathrm{m}/d$	[9]
Паразитная частота отсечки f c	5 GHz	Наст. раб.
Коэффициент нелинейного насыщения усиления ε_P	$< 0.1 { m mW^{-1}}$	[14]



Рис. 1. Значения паразитной частоты отсечки, экспериментально определенные для микродисковых лазеров разного диаметра при различном токе смещения. Диаметр микродиска, μ m: I = 10, 2 - 14, 3 - 19, 4 - 23, 5 - 27, 6 - 31.

К-фактор не демонстрирует регулярной зависимости от диаметра микролазера, что согласуется с предсказаниями теории [15], согласно которым зависящие от диаметра радиационные потери, обусловленные кривизной резонатора, становятся заметными, лишь когда его размер сопоставим с длиной волны излучения. Коэффициент нелинейного насыщения усиления пренебрежимо мал, что обусловлено низкой оптической мощностью микродисковых лазеров.

Паразитная частота отсечки f_C , связанная с емкостными и/или индукционными элементами СВЧ-схемы, а также с конечными временами транспорта и захвата носителей в активную область лазера, была определена подгонкой экспериментальной модуляционной характеристики A(f) с помощью выражения, которое было

получено из анализа скоростных уравнений лазера [16]:

$$A(f) = \frac{f_R^4}{(f_R^2 - f^2)^2 + f^2 (\frac{\gamma}{2\pi})^2} \frac{1}{1 + \frac{f^2}{f_C^2}},$$
 (1)

где f_R — частота релаксационных колебаний, γ — коэффициент затухания релаксационных колебаний. Рис. 1 обобщает значения f_C в зависимости от тока смещения I для микролазеров различного диаметра. Как видно, f_C не демонстрирует какой-либо закономерной зависимости от тока и/или диаметра. Среднее значение, использованное при расчетах в настоящей работе, составляет 5 ± 2 GHz.

Ширина полосы модуляции микролазера при некотором токе смещения определялась решением уравнения $A(f_{3 dB}) = 1/2$. При этом для нахождения зависящих от тока значений частоты релаксационных колебаний и коэффициента их затухания мы использовали известные выражения [17]:

$$f_R = D\sqrt{I - I_{th}}, \quad \gamma = K f_R^2 + \gamma_0,$$

где так называемый *D*-фактор связан в области малых токов смещения с эффективностью модуляции соотношением MCEF = $\sqrt{1 + \sqrt{2}D}$, I_{th} — пороговый ток микролазера.

Чтобы учесть явление саморазогрева, мы полагали, что $I_{th} = I_0 \exp(\Delta T/T_0)$, $\Delta T = R_T UI$, где I_0 — зависящий от диаметра микролазера пороговый ток в отсутствие саморазогрева (при фиксированной температуре $T_{ref} = 293$ K), ΔT — дополнительное увеличение температуры вследствие выделения джоулева тепла UI, R_T — тепловое сопротивление, $U = U_0 + IR_S$ — падение напряжения на лазерном диоде, R_S — последовательное электрическое сопротивление. Поскольку *D*-фактор пропорционален корню квадратному от дифференциального усиления активной области [17], чтобы учесть снижение дифференциального усиления с ростом температуры, мы полагали MCEF $\propto \sqrt{T_{ref}/(T_{ref} + \Delta T)}$. Увеличение



Рис. 2. Зависимость предельной частоты модуляции по уровню $-3 \, \text{dB}$ от тока смещения для микродисковых лазеров диаметром 10 (*a*) и 27 µm (*b*). Символы — эксперимент, пунктирная линия — расчет без учета саморазогрева, сплошная линия — расчет с учетом саморазогрева.



Рис. 3. Зависимости от диаметра микродиска: a — максимальной достижимой частоты модуляции (1, 2) и соответствующего ей тока смещения (3, 4), рассчитанные с учетом (1, 3) и без учета (2, 4) саморазогрева; b — максимальной достижимой частоты модуляции (1 — эксперимент, 2 — расчет с учетом саморазогрева, 3 и 4 — расчет в предположении в 2 раза большей паразитной частоты отсечки или в 2 раза меньшего теплового сопротивления соответственно).

температуры активной области при больших токах смещения и вызванный этим быстрый рост порогового тока ведут к уменьшению величины $I-I_{th}$, что может привести к дополнительному (вызванному саморазогревом) снижению эффективности модуляции.

На рис. 2 показаны экспериментальные значения полосы модуляции $f_{3\,dB}$ в зависимости от тока смещения Iдля двух микродисковых лазеров относительно малого и относительно большого размера (диаметр d = 10и 27 μ m соответственно). После начального участка возрастания $f_{3\,dB}$ наблюдается насыщение (для микродиска большего диаметра) и последующий спад (для микродиска меньшего диаметра) предельной частоты модуляции с ростом тока. На рис. 2 приведено также сравнение экспериментальных данных с результатами моделирования, выполненного с учетом и без учета влияния саморазогрева. Как видно, учет саморазогрева позволяет достичь (без использования каких-либо дополнительных подгоночных параметров) хорошего согласия между экспериментом и расчетом для микродисков как большого, так и малого размера. Наиболее существенным учет перегрева оказывается для микролазеров малого диаметра, для которых расчет, выполненный без учета влияния саморазогрева, существенно (примерно на 2 GHz) завышает значение $f_{3 dB}$. Для микродиска большего размера это различие не превышает 0.5 GHz.

Для микролазера некоторого диаметра существует наибольшее значение полосы модуляции $f_{3\,dB}^{max}$, которое

достигается при некотором оптимальном токе смещения $I_{3\,dB}^{\max}$. В том случае, если влияние паразитной отсечки и саморазогрева пренебрежимо мало, лазер достигает наибольшего быстродействия при переходе из режима слабого демпфирования в режим сильного демпфирования релаксационных колебаний. При этом $f_{3 \text{ dB}}^{\text{max}} \approx 2\sqrt{2}\pi/K$, что для рассматриваемых микролазеров соответствует частоте свыше 10 GHz. Экспериментальные и расчетные значения полосы модуляции оказываются заметно ниже. Следует отметить, что расчет зависимости полосы модуляции от тока с учетом саморазогрева для большого микродиска предсказывает наличие плоского максимума, так что $f_{3\,dB}$ перестает меняться в широком диапазоне токов смещения (в рассмотренном примере от 40 до 100 mA). При этом ток $I_{3 \text{ dB}}^{\text{max}}$ заметно сдвинут в область больших значений по сравнению с положением максимума зависимости без учета перегрева.

Рис. 3, *а* обобщает расчетные значения f_{3dB}^{max} и I_{3dB}^{max} для микролазеров различного диаметра. Если саморазогрев микролазера не принимается во внимание, f_{3dB}^{max} практически не зависит от размеров прибора, оставаясь на уровне 6–6.5 GHz. Такое поведение связано с тем, что внутренние параметры (*K*-фактор и паразитная частота отсечки), в основном определяющие быстродействие в отсутствие саморазогрева, не зависят от диаметра. Саморазогрев практически не сказывается на предельном быстродействии больших микродисков, однако ведет к быстрому снижению f_{3dB}^{max} при уменьшении диаметра менее 20 μ m.

На рис. 3, b символами 1 представлены наибольшие измеренные значения полосы модуляции. Они, как и ожидалось, покрывают область значений, лежащую несколько ниже $f_{3\,dB}^{max}$, вычисленной с учетом саморазогрева (сплошная линия 2). В эксперименте также наблюдается заметное уменьшение быстродействия при снижении размеров микродиска. На рисунке приведены также результаты расчетов для двух гипотетических случаев: увеличение паразитной частоты отсечки в 2 раза (пунктирная линия 3) либо двукратное уменьшение теплового сопротивления (штриховая линия 4) по сравнению со значениями соответствующих параметров, приведенными в таблице. Как видно, рост f_C оказывает некоторое влияние на быстродействие больших $(d > 15 \,\mu m)$ микродисков, однако практически не влияет на полосу модуляции микролазеров малого диаметра. В противоположность этому улучшение теплового сопротивления ведет к тому, что предельные значения полосы модуляции в микродисках малого диаметра заметно возрастают и оказываются сопоставимыми с $f_{3 dB}^{max}$, а резкий спад f_{3dB}^{\max} наблюдается только для лазеров, диаметр которых меньше $\sim 7 \,\mu$ m.

Таким образом, предельное быстродействие микродисковых лазеров относительно малого размера определяется в основном явлениями, вызванными перегревом активной области, тогда как для микродисков большего размера максимальная полоса модуляции ограничивается демпфированием релаксационных колебаний и паразитной частотой отсечки. Граница, разделяющая две различные модели поведения при реализованных на практике значениях внутренних параметров микролазеров, соответствует диаметру около $20\,\mu$ m. Выше этого размера микродиска предельная частота модуляции практически не зависит от диаметра микродиска, а ниже заметно уменьшается.

Финансирование работы

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (соглашение 19-72-30010). Оптические исследования осуществлены в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2020 году.

Конфликт интересов

Авторы заявляют, что у них нет конфликта интересов.

Список литературы

- Mao M.-H., Chien H.-C., Hong J.-Z., Cheng C.-Y. // Opt. Express. 2011. V. 19. N 15. P. 14145–14151.
- [2] Moiseev E.I., Kryzhanovskaya N.V., Zubov F.I., Mikhailovskii M.S., Abramov A.N., Maximov M.V., Kulagina M.M., Guseva Yu.A., Livshits D.A., Zhukov A.E. // Semiconductors. 2019. V. 53. N 14. P. 1888–1890.
- [3] Vertical-cavity surface-emitting laser devices / Eds H. Li, K. Iga. Heidelberg: Springer-Verlag, 2003. 386 p.
- [4] Al-Omari A.N., Lear K.L. // IEEE Photon. Technol. Lett. 2005.
 V. 17. N 9. P. 1767–1769.
- [5] Baveja P.P., Kogel B., Westbergh P., Gustavsson J.S., Haglund A., Maywar D.N., Agrawal G.P., Larsson A. // Opt. Express. 2011. V. 19. N 16. P. 15490–15505.
- [6] Lv X.M., Huang Y.Z., Zou L.X., Long H., Du Y. // Laser Photon. Rev. 2013. V. 7. N 5. P. 818–829.
- [7] Wan Y., Inoue D., Jung D., Norman J.C., Shang C., Gossard A.C., Bowers J.E. // Photon. Res. 2018. V. 6. N 8. P. 776–781.
- [8] Mintairov S.A., Kalyuzhnyy N.A., Lantratov V.M., Maximov M.V., Nadtochiy A.M., Rouvimov S., Zhukov A.E. // Nanotechnology. 2015. V. 26. N 38. P. 385202.
- [9] Kryzhanovskaya N.V., Moiseev E.I., Zubov F.I., Mozharov A.M., Maximov M.V., Kalyuzhnyy N.A., Mintairov S.A., Guseva Yu.A., Kulagina M.M., Blokhin S.A., Berdnikov Yu., Zhukov A.E. // J. Appl. Phys. 2019. V. 126. N 6. P. 063107.
- [10] Zubov F., Maximov M., Kryzhanovskaya N., Moiseev E., Muretova M., Mozharov A., Kaluzhnyy N., Mintairov S., Kulagina M., Ledentsov N., Jr., Chorchos L., Ledentstsov N., Zhukov A. // Opt. Lett. 2019. V. 44. N 22. P. 5442–5445.
- [11] Зубов Ф.И., Моисеев Э.И., Корнышов Г.О., Крыжановская Н.В., Шерняков Ю.М., Паюсов А.С., Кулагина М.М., Калюжный Н.А., Минтаиров С.А., Максимов М.В., Жуков А.Е. // Письма в ЖТФ. 2019. Т. 45. В. 19. С. 37–39.
- [12] Moiseev E., Kryzhanovskaya N., Maximov M., Zubov F., Nadtochiy A., Kulagina M., Zadiranov Yu., Kalyuzhnyy N., Mintairov S., Zhukov A. // Opt. Lett. 2018. V. 43. N 19. P. 4554–4557.

- [13] Жуков А.Е., Моисеев Э.И., Крыжановская Н.В., Блохин С.А., Кулагина М.М., Гусева Ю.А., Минтаиров С.А., Калюжный Н.А., Можаров А.М., Зубов Ф.И., Максимов М.В. // ФТП. 2019. Т. 53. В. 8. С. 1122–1127.
- [14] Kryzhanovskaya N.V., Moiseev E.I., Zubov F.I., Mozharov A.M., Maximov M.V., Kalyuzhnyy N.A., Mintairov S.A., Kulagina M.M., Blokhin S.A., Kudryavtsev K.E., Yablonskiy A.N., Morozov S.V., Berdnikov Yu., Rouvimov S., Zhukov A.E. // Photon. Res. 2019. V. 7. N 6. P. 664–668.
- [15] Slusher R.E., Levi A.F.J., Mohideen U., McCall S.L., Pearton S.J., Logan R.A. // Appl. Phys. Lett. 1993. V. 63. N 10. P. 1310–1313.
- [16] Coldren L.A., Corzine S.W., Mašanović M.L. Diode lasers and photonic integrated circuits. 2nd ed. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, 2012. 709 p.
- [17] Semiconductor lasers I. Fundamentals / Ed. E. Kapon. San Diego: Academic Press, 1999. 453 p.